# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

# THIS PAGE BLANK (USPTO)

SP0901547

# 日本国特許庁

PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT

14.03.00

REC'D 2 4 MAR 2000 WIPO POL

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

1999年 7月23日

EKU

出 願 番 号 Application Number:

平成11年特許顯第209070号

出 願 人 Applicant (s):

三井化学株式会社 信越化学工業株式会社

# PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

2000年 2月18日

特 許 庁 長 官 Commissioner, Patent Office

近藤隆



【書類名】 特許願

【整理番号】 C02011-010

【提出日】 平成11年 7月23日

【あて先】 特許庁長官殿

【発明者】

【住所又は居所】 千葉県市原市千種海岸3番地 三井化学株式会社内

【氏名】 神田 拓

【発明者】

【住所又は居所】 千葉県市原市千種海岸3番地 三井化学株式会社内

【氏名】 白田 孝

【発明者】

【住所又は居所】 千葉県市原市千種海岸3番地 三井化学株式会社内

【氏名】 川崎雅昭

【発明者】

【住所又は居所】 群馬県碓氷郡松井田町大字人見1番地10 信越化学工

業株式会社内

【氏名】 中村 勉

【発明者】

【住所又は居所】 群馬県碓氷郡松井田町大字人見1番地10 信越化学工

業株式会社内

【氏名】 平林 佐太央

【発明者】

【住所又は居所】 群馬県碓氷郡松井田町大字人見1番地10 信越化学工

業株式会社内

【氏名】 吉田武男

【特許出願人】

【識別番号】 000005887

【氏名又は名称】 三井化学株式会社

【特許出願人】

【識別番号】

000002060

【氏名又は名称】 信越化学工業株式会社

【代理人】

【識別番号】 100081994

【弁理士】

【氏名又は名称】

鈴木 俊一郎

【選任した代理人】

【識別番号】

100103218

【弁理士】

【氏名又は名称】 牧 村

浩 次

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 014535

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 9710873

【包括委任状番号】 9906282

【プルーフの要否】

# 【書類名】 明細書

【発明の名称】 架橋可能なウェザーストリップスポンジ用ゴム組成物およびそのウェザーストリップスポンジ

# 【特許請求の範囲】

# 【請求項1】

熱風で架橋可能なゴム組成物であり、

該ゴム組成物をシート状に成形した後熱風架橋して得られる架橋ゴムシートが、HBの鉛筆による鉛筆硬度試験で表面に傷が全く付かず、150℃で22時間熱処理後の圧縮永久歪み(CS)が70%以下であり、比重が0.1~0.8の範囲にあり、かつ、吸水率が50%以下であることを特徴とする架橋可能なウェザーストリップスポンジ用ゴム組成物。

#### 【請求項2】

前記ゴム組成物が、非共役ポリエンが下記一般式 [I] または [II] で表わされる少なくとも一種の末端ビニル基含有ノルボルネン化合物から導かれる構成単位を有するエチレン・ $\alpha$ - オレフィン・非共役ポリエンランダム共重合体ゴム(A)と、SiH基を1分子中に少なくとも2個持つSiH基含有化合物(B)とを含有してなり、該ゴム組成物の160℃での架橋速度( $t_c$ (90))が15分以下であることを特徴とする請求項1に記載の架橋可能なウェザーストリップスポンジ用ゴム組成物;

# 【化1】

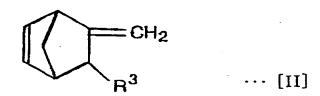
$$\begin{array}{c|c}
 & \mathbb{R}^2 \\
 & \mathbb{C} \\
 & \mathbb$$

[式中、nは0ないし10の整数であり、

 $R^1$  は水素原子または炭素原子数 $1\sim 10$ のアルキル基であり、

 $R^2$  は水素原子または炭素原子数 $1\sim5$ のアルキル基である]、

【化2】



「式中、 $R^3$  は水素原子または炭素原子数 $1\sim10$ のアルキル基である]。

#### 【請求項3】

前記エチレン・α-オレフィン・非共役ポリエンランダム共重合体ゴム(A)が、

- (ii) ヨウ素価が1~30の範囲にあり、
- (iii) 135℃のデカリン溶液で測定した極限粘度 [n]が0.3~5d1/gの範囲にあり、
- (iv)動的粘弾性測定器より求めた分岐指数が3以上である ことを特徴とする請求項2に記載の架橋可能なウェザーストリップスポンジ用ゴ ム組成物。

#### 【請求項4】

前記ゴム組成物が、エチレン・α-オレフィン・非共役ポリエンランダム共重合体ゴム(A)およびSiH基を1分子中に少なくとも2個持つSiH基含有化合物(B)の他に、触媒(C)を含有してなることを特徴とする請求項2に記載の架橋可能なウェザーストリップスポンジ用ゴム組成物。

# 【請求項5】

前記ゴム組成物が、エチレン・α-オレフィン・非共役ポリエンランダム共重合体ゴム(A)、SiH基を1分子中に少なくとも2個持つSiH基含有化合物(B)および触媒(C)の他に、反応抑制剤(D)を含有してなることを特徴とする請求項4に記載の架橋可能なウェザーストリップスポンジ用ゴム組成物。

# 【請求項6】

前記ゴム組成物が、エチレン・α-オレフィン・非共役ポリエンランダム共重

合体ゴム(A)、SiH基を1分子中に少なくとも2個持つSiH基含有化合物(B)、触媒(C)および反応抑制剤(D)の他に、発泡剤(E)を含有してなることを特徴とする請求項5に記載の架橋可能なウェザーストリップスポンジ用ゴム組成物。

# 【請求項7】

前記触媒(C)が白金系触媒であることを特徴とする請求項4~6のいずれか に記載の架橋可能なウェザーストリップスポンジ用ゴム組成物。

# 【請求項8】

請求項1~7のいずれかに記載の架橋可能なゴム組成物からなることを特徴と するウェザーストリップスポンジ。

# 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

# 【発明の技術分野】

本発明は、架橋可能なウェザーストリップスポンジ用ゴム組成物およびそのウェザーストリップスポンジに関し、さらに詳しくは、架橋速度が速く生産性に優れ、HAV (熱空気加硫槽)、UHF (マイクロ波加硫槽)などの連続架橋が可能であり、しかも、耐圧縮永久歪み性、強度特性、耐熱性、耐候性、耐摩耗性などの特性に優れる、架橋可能なウェザーストリップスポンジ用ゴム組成物およびそのウェザーストリップスポンジに関する。

#### [0002]

#### 【発明の技術的背景】

EPDMなどのエチレン・α-オレフィン・非共役ポリエンランダム共重合体 ゴムは、一般に、耐候性、耐熱性、耐オゾン性に優れており、自動車用工業部品 、工業用ゴム製品、電気絶縁材、土木建築用材、ゴム引き布などに広く用いられ ている。

# [0003]

自動車用工業部品の主要な製品であるウェザーストリップスポンジもEPDM が使用されているが、従来より採用されているイオウ加硫では耐圧縮永久歪み性 が充分ではなく、長期間にわたって騒音、埃や雨水などをシールすることができ ない。また、イオウ加硫においては、加硫速度が遅いEPDMには加硫促進効果の大きい促進剤を使用するため、成形中に発生するニトロソアミンが人体に悪影響を及ぼすという欠点がある。また、これらの促進剤はEPDMとの相溶性が悪いため、成形後スポンジ製品の表面にブルームやブリードし外観を損なったり、車載後板金を汚染したりする欠点がある。

#### [0004]

この欠点を解決する方法として、イオウ加硫から、耐圧縮永久歪み性が良好で、汚染性の低いパーオキサイド(有機過酸化物)架橋にする方法が効果的であるが、この方法では、HAV(熱空気加硫槽)、UHF(マイクロ波加硫槽)などの連続架橋をする場合、ゴム表面が架橋しない、あるいは崩壊(デグラデイション)を起こし耐傷付き性や耐摩耗性が著しく劣るという欠点がある。この原因は有機過酸化物が架橋に関与せず、ゴム表面のポリマーが酸素と触れることで崩壊が進むためであり、酸素を遮断する目的でスチーム架橋、被鉛架橋などで架橋させればゴム表面の耐傷付き性は改良されるものの、生産コストの面で不利となる

#### [0005]

特開平4-154855号公報には、HAVで熱空気架橋可能なエチレン・プロピレン・ジエン共重合体ゴムと、1分子中にケイ素原子に結合した水素原子を少なくとも2個有するオルガノハイドロジェンポリシロキサンと、白金触媒とを配合したゴム組成物を用いることによって、熱空気架橋が可能で、しかも耐傷付き性に優れたゴムを得ることができることが記載されている。

#### [0006]

しかしながら、本願発明者らは、この公報に記載されている発明を追試し、その結果、耐傷付き性、耐圧縮永久歪み性は十分に満足できるものではなかった。

また、特開平7-33924号公報には、エチレン・プロピレン・ジエン共重 合体ゴムに、少なくとも1つの反応性基を有するポリシロキサンを添加してなる ゴム組成物をパーオキサイド架橋することにより、熱空気架橋が可能で、耐傷付 き性に優れたゴムを得ることができることが記載されている。

#### [0007]

しかしながら、本願発明者らは、この公報に記載されている発明を追試し、その結果、上記ゴム組成物にパーオキサイドを添加することにより架橋効率は高くなってはいるものの、パーオキサイドラジカルがシロキサンの付加反応を起こさせると同時に、ポリマーラジカルを発生させるため、架橋後のゴム製品表面の耐傷付き性は実用に耐えうるものではないことを確認している。

#### [0008]

そこで、本願発明者らは、エチレン・α-オレフィン・非共役ポリエンランダム共重合体ゴム組成物について鋭意研究し、エチレン・α-オレフィン・非共役ポリエンランダム共重合体ゴム(A)、SiH基を1分子中に少なくとも2個持つSiH基含有化合物(B)、および必要に応じて触媒(C)、反応抑制剤(D)、発泡剤(E)からなるゴム組成物は、生産コストに優れる熱空気架橋(HAV、UHFなど)で架橋でき、しかも耐圧縮永久歪み性および耐傷付き性に優れるウェザーストリップスポンジを製造できることを見出し、本発明を完成するに至った。

#### [0009]

#### 【発明の目的】

本発明は、上記のような従来技術に伴う問題を解決しようとするものであって、架橋速度が速く生産性に優れ、HAV(熱空気加硫槽)、UHF(マイクロ波加硫槽)などの連続架橋が可能であり、しかも、耐圧縮永久歪み性、耐傷付き性などの特性に優れる、架橋可能なウェザーストリップスポンジ用ゴム組成物、およびその架橋発泡成形体であるウェザーストリップスポンジを提供することを目的としている。

#### [0010]

#### 【発明の概要】

熱風で架橋可能なゴム組成物であり、

本発明に係る架橋可能なウェザーストリップスポンジ用ゴム組成物は、

該ゴム組成物をシート状に成形した後熱風架橋して得られる架橋ゴムシートが、HBの鉛筆による鉛筆硬度試験で表面に傷が全く付かず、150℃で22時間熱処理後の圧縮永久歪み(CS)が70%以下であり、比重が0.1~0.8の

範囲にあり、かつ、吸水率が50%以下であることを特徴としている。

# [0011]

前記ゴム組成物は、非共役ポリエンが下記一般式 [I] または [II] で表わされる少なくとも一種の末端ビニル基含有ノルボルネン化合物から導かれる構成単位を有するエチレン・ $\alpha$ - オレフィン・非共役ポリエンランダム共重合体ゴム [II] (A) と、[II] で表わさ [II] で表わさ を含有してなり、該ゴム組成物の[II] で表わる。

[0012]

# 【化3】

$$\begin{array}{c|c} & R^2 \\ \hline & (CH_2)_{\overline{\Pi}} C = CH_2 \\ \hline & \cdots [1] \end{array}$$

[0013]

[式中、nは0ないし10の整数であり、

 $R^1$  は水素原子または炭素原子数 $1\sim 10$ のアルキル基であり、

 $R^2$  は水素原子または炭素原子数 $1\sim5$ のアルキル基である。]

[0014]

# 【化4】

[0015]

[式中、 $R^3$  は水素原子または炭素原子数  $1\sim 10$  のアルキル基である。] 前記エチレン・ $\alpha$ - オレフィン・非共役ポリエンランダム共重合体ゴム(A) は、

- (i) エチレンと炭素原子数  $3 \sim 200\alpha$  オレフィンとのモル比(エチレン/  $\alpha$  オレフィン)が  $60/40\sim 90/10$  の範囲にあり、
- (ii) ヨウ素価が1~30の範囲にあり、
- (iii) 135℃のデカリン溶液で測定した極限粘度 [n]が0.3~5d1/gの範囲にあり、
- (iv) 動的粘弾性測定器より求めた分岐指数が3以上である。

# [0016]

本発明に係る架橋可能なウェザーストリップスポンジ用ゴム組成物は、エチレン・α-オレフィン・非共役ポリエンランダム共重合体ゴム(A)、SiH基を1分子中に少なくとも2個持つSiH基含有化合物(B)の他に、必要に応じて触媒(C)、反応抑制剤(D)、さらには発泡剤(E)を含有させることができる。

## [0017]

前記触媒(C)としては、白金系触媒が好ましく用いられる。

本発明に係る架橋可能なウェザーストリップスポンジ用ゴム組成物は、自動車 用工業品の一つであるウェザーストリップスポンジの製造の際に好適に用いられる。

#### [0018]

本発明に係るウェザーストリップスポンジは、上記の、本発明に係る架橋可能 なウェザーストリップスポンジ用ゴム組成物からなることを特徴としている。

#### [0019]

# 【発明の具体的説明】

以下、本発明に係る架橋可能なウェザーストリップスポンジ用ゴム組成物およびそのウェザーストリップスポンジについて具体的に説明する。

#### [0020]

本発明に係る架橋可能なウェザーストリップスポンジ用ゴム組成物は、熱風で架橋可能なゴム組成物であり、このゴム組成物からなる熱風架橋ゴムシートは、 HBの鉛筆による鉛筆硬度試験で表面に傷が全く付かず、150℃で22時間熱 処理後の圧縮永久歪み(CS)が70%以下であり、比重が0.1~0.8の範 囲にあり、かつ、吸水率が50%以下である。

# [0021]

上記のような物性を示す、本発明に係る架橋可能なウェザーストリップスポンジ用ゴム組成物は、エチレン・ $\alpha$ - オレフィン・非共役ポリエンランダム共重合体ゴム(A)、SiH基を1分子中に少なくとも2個持つSiH基含有化合物(B)、および必要に応じて触媒(C)、反応抑制剤(D)、発泡剤(E)から構成されている。

# [0022]

エチレン・α- オレフィン・非共役ポリエンランダム共重合体ゴム(A)

本発明で用いられるエチレン・α-オレフィン・非共役ポリエンランダム共重合体ゴム(A)は、エチレンと、炭素原子数3~20のα-オレフィンと、非共役ポリエンとのランダム共重合体である。

# [0023]

# [0024]

これらの $\alpha$ - オレフィンは、単独で、あるいは2種以上組み合わせて用いられる。

本発明で用いられる非共役ポリエンは、下記の一般式[I]または[II]で表わされる末端ビニル基含有ノルボルネン化合物である。

#### [0025]

【化5】

$$\begin{array}{c|c} R^2 \\ \hline (CH_2)_{\overline{\Pi}} C = CH_2 \\ \hline R^1 & \cdots [I] \end{array}$$

[0026]

一般式 [I] において、nは0ないし10の整数であり、

 $R^1$  は水素原子または炭素原子数 $1\sim10$ のアルキル基であり、

R<sup>1</sup> の炭素原子数 1~10のアルキル基としては、具体的には、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、イソブチル基、sec-ブチル基、t-ブチル基、n-ペンチル基、イソペンチル基、t-ペンチル基、ネオペンチル基、ヘキシル基、イソヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、ノニル基、デシル基などが挙げられる。

#### [0027]

 $R^2$  は水素原子または炭素原子数 $1\sim5$ のアルキル基である。

 $R^2$  の炭素原子数  $1 \sim 5$  のアルキル基の具体例としては、上記  $R^1$  の具体例のうち、炭素原子数  $1 \sim 5$  のアルキル基が挙げられる。

[0028]

【化6】

$$CH_2$$
 $R^3$  ... [II]

[0029]

一般式 [II] において、 $R^3$  は水素原子または炭素原子数  $1\sim 10$  のアルキル基である。

 $R^3$  のアルキル基の具体例としては、上記 $R^1$  のアルキル基の具体例と同じ

アルキル基を挙げることができる。

#### [0030]

上記一般式 [I] または [II] で表わされるノルボルネン化合物としては、具 体的には、5-メチレン-2- ノルボルネン、5-ビニル-2- ノルボルネン、5-(2-プ ロペニル)-2- ノルボルネン、5-(3-ブテニル)-2- ノルボルネン、5-(1-メチ ルー2- プロペニル) -2- ノルボルネン、5- (4-ペンテニル) -2- ノルボルネン、 5- (1-メチル-3- ブテニル) -2- ノルボルネン、5- (5-ヘキセニル) -2- ノルボ ルネン、5- (1-メチル-4- ペンテニル) -2- ノルボルネン、5- (2,3-ジメチル-3 - ブテニル) -2- ノルボルネン、5-(2-エチル-3- ブテニル)-2- ノルボルネン 、5- (6-ヘプテニル) -2- ノルボルネン、5- (3-メチル-5- ヘキセニル) -2- ノ ルボルネン、5-(3,4-ジメチル-4-ペンテニル)-2-ノルボルネン、5-(3-エチ ル-4- ペンテニル)-2- ノルボルネン、5-(7-オクテニル)-2- ノルボルネン、 5- (2-メチル-6- ヘプテニル) -2- ノルボルネン、5- (1,2-ジメチル-5- ヘキセ シル)-2- ノルボルネン、5- (5-エチル-5- ヘキセニル)-2- ノルボルネン、5-(1,2,3-トリメチル-4- ペンテニル) -2- ノルボルネンなど挙げられる。このな かでも、5-ビニル-2- ノルボルネン、5-メチレン-2- ノルボルネン、5-(2-プロ ペニル) -2- ノルボルネン、5-(3-ブテニル) -2- ノルボルネン、5-(4-ペンテ ニル)-2- ノルボルネン、5-(5-ヘキセニル)-2- ノルボルネン、5-(6-ヘプテ ニル)-2- ノルボルネン、5-(7-オクテニル)-2- ノルボルネンが好ましい。こ れらのノルボルネン化合物は、単独で、あるいは2種以上組み合わせて用いるこ とができる。

#### [0031]

上記ノルボルネン化合物たとえば5-ビニル-2- ノルボルネンの他に、本発明の目的とする物性を損なわない範囲で、以下に示す非共役ポリエンを併用することもできる。

#### [0032]

このような非共役ポリエンとしては、具体的には、1,4-ヘキサジエン、3-メチル-1,4- ヘキサジエン、4-メチル-1,4- ヘキサジエン、5-メチル-1,4- ヘキサジエン、4,5-ジメチル-1,4- ヘキサジエン、7-メチル-1,6- オクタジエン等の鎖状

# 非共役ジエン;

メチルテトラヒドロインデン、5-エチリデン-2- ノルボルネン、5-メチレン-2- ノルボルネン、5-イソプロピリデン-2- ノルボルネン、5-ビニリデン-2- ノルボルネン、5-ビニリデン-2- ノルボルネン、ジシクロペンタジエン等の環状非共役ジエン;

2,3-ジイソプロピリデン-5- ノルボルネン、2-エチリデン-3- イソプロピリデン-5- ノルボルネン、2-プロペニル-2,2- ノルボルナジエン等のトリエンなどが挙げられる。

# [0033]

上記のような諸成分からなるエチレン・α-オレフィン・非共役ポリエンラン ダム共重合体ゴム(A)は、以下のような特性を有している。

(i) エチレンと炭素原子数  $3 \sim 200 \alpha - オレフィンとのモル比(エチレン/ <math>\alpha - オレフィン)$ 

エチレン・α-オレフィン・非共役ポリエンランダム共重合体ゴム(A)は、

(a) エチレンで導かれる単位と (b) 炭素原子数  $3\sim 200\alpha$  - オレフィン (以下単に  $\alpha$  - オレフィンということがある) から導かれる単位とを、 $60/40\sim 90/10$ 、好ましくは  $65/35\sim 90/10$ 、特に好ましくは  $65/35\sim 85/15$ のモル比 [(a)/(b)] で含有している。

#### [0034]

このモル比が上記範囲内にあると、耐熱老化性、強度特性およびゴム弾性に優れるとともに、耐寒性および加工性に優れた架橋ゴム成形体 (スポンジ) を提供できるゴム組成物が得られる。

#### (ii) ヨウ素価

エチレン・ $\alpha$ - オレフィン・非共役ポリエンランダム共重合体ゴム(A)のヨウ素価は、 $1\sim3$  O (g/100g)、好ましくは $1\sim2$  5 (g/100g)、特に好ましくは $2\sim2$  O (g/100g)である。

#### [0035]

このヨウ素価が上記範囲内にあると、架橋効率の高いゴム組成物が得られ、耐 圧縮永久歪み性に優れるとともに、耐環境劣化性(=耐熱老化性)に優れた架橋 ゴム成形体 (スポンジ) を提供できるゴム組成物が得られる。ヨウ素価が30を 超えると、コスト的に不利になるので好ましくない。

# (iii) 極限粘度

エチレン・ $\alpha$ - オレフィン・非共役ポリエンランダム共重合体ゴム(A)の135℃デカリン中で測定した極限粘度 [ $\eta$ ] は、0. 3 $\sim$ 5 d 1/g、好ましくは0. 3 $\sim$ 4. 5 d 1/g、特に好ましくは0. 5 $\sim$ 4 d 1/gであることが望ましい。

# [0036]

この極限粘度 [n] が上記範囲内にあると、強度特性および耐圧縮永久歪み性に優れるとともに、加工性に優れた架橋ゴム成形体 (スポンジ) を提供できるゴム組成物が得られる。

# (iv) 分岐指数

エチレン・α-オレフィン・非共役ポリエンランダム共重合体ゴム(A)の動 的粘弾性測定器より求めた分岐指数は、3以上、好ましくは3.5以上、特に好 ましくは4以上である。

#### [0037]

この分岐指数が上記範囲内にあると、加工性、とりわけ押出性に優れた架橋ゴム成形体 (スポンジ) を提供できるゴム組成物が得られる。

本発明で用いられるエチレン・ $\alpha$ - オレフィン・非共役ポリエンランダム共重合体ゴム(A)は、「ポリマー製造プロセス((株)工業調査会、発行 $p.309\sim3$ 30)もしくは本願出願人の出願に係る特開平9-71617号公報、特開平9-71618号公報、特開平9-208615号公報、特開平10-67823号公報、特開平10-67823号公報、特開平10-110054号公報などに記載されているような従来公知の方法により調製することができる。

#### [0038]

本発明で用いられるエチレン・α-オレフィン・非共役ポリエンランダム共重 合体ゴム(A)の製造の際に用いられるオレフィン重合用触媒としては、

バナジウム(V)、ジルコニウム(Zr)、チタニウム(Ti)等の遷移金属 化合物と、有機アルミニウム化合物(有機アルミニウムオキシ化合物)とからな

# るチーグラー触媒、あるいは

元素の周期律表第IVB族から選ばれる遷移金属のメタロセン化合物と、有機アルミニウムオキシ化合物またはイオン化イオン性化合物とからなるメタロセン触媒が特に好ましく用いられる。

# [0039]

また、下記の化合物 (H) および (I) を主成分として含有する触媒を用いてエチレン・α- オレフィン・非共役ポリエンランダム共重合体ゴム (A) を調製すると、沸騰キシレン不溶解分が 1%以下のエチレン・α- オレフィン・非共役ポリエンランダム共重合体ゴム (A) が得られるので好ましい。

#### [0040]

すなわち、キシレン不溶解分が1%以下のエチレン・ $\alpha$ - オレフィン・非共役ポリエンランダム共重合体ゴム(A)は、下記化合物(H)および(I)を主成分として含有する触媒の存在下に、重合温度30~60℃、特に30~59℃、重合圧力4~12kgf/cm²、特に5~8kgf/cm²、非共役ポリエンとエチレンとの供給量のモル比(非共役ポリエン/エチレン)0.01~0.2の条件で、エチレンと、炭素原子数3~20の $\alpha$ - オレフィンと、上記一般式[I]または[II]で表わされる末端ビニル基含有ノルボルネン化合物とをランダム共重合することにより得られる。共重合は、炭化水素媒体中で行なうのが好ましい。

(H) VO (OR)  $_{n}X_{3-n}$  (式中、R は炭化水素基であり、X はハロゲン原子であり、n は 0 または  $1\sim3$  の整数である)で表わされる可溶性バナジウム化合物、または  $VX_{4}$  (X はハロゲン原子である)で表わされるバナジウム化合物。

#### [0041]

上記可溶性バナジウム化合物 (H) は、重合反応系の炭化水素媒体に可溶性の成分であり、具体的には、一般式 VO (OR) aXbまたはV (OR) cXd (式中、Rは炭化水素基であり、 $0 \le a \le 3$ 、 $0 \le b \le 3$ 、 $2 \le a + b \le 3$ 、 $0 \le c \le 4$ 、 $0 \le d \le 4$ 、 $3 \le c + d \le 4$ ) で表わされるバナジウム化合物、あるいはこれらの電子供与体付加物を代表例として挙げることができる。

# [0042]

より具体的には、 $VOC1_3$  、 $VO(OC_2H_5)$   $C1_2$  、  $VO(OC_2H_5)$   $_2C1$ 、 $VO(O-iso-C_3H_7)$   $C1_2$  、  $VO(O-n-C_4H_9)$   $C1_2$ 、 $VO(OC_2H_5)$   $_3$ 、 $VOBr_3$ 、 $VC1_4$ 、  $VOC1_3$ 、 $VO(O-n-C_4H_9)$   $_3$ 、 $VC1_3$ ・ $_2OC_6H_{12}$ OHなどを例示することができる。

(I)  $R'_{m}AIX'_{3-m}$  (R' は炭化水素基であり、X' はハロゲン原子であり、mは1~3の整数である)で表わされる有機アルミニウム化合物。

# [0043]

上記有機アルミニウム化合物(I)としては、具体的には、

トリエチルアルミニウム、トリブチルアルミニウム、トリイソプロピルアルミニウム等のトリアルキルアルミニウム;

ジエチルアルミニウムエトキシド、ジブチルアルミニウムブトキシド等のジア ルキルアルミニウムアルコキシド;

エチルアルミニウムセスキエトキシド、ブチルアルミニウムセスキブトキシド 等のアルキルアルミニウムセスキアルコキシド;

 $R^{1}_{0.5}A1$  (O  $R^{1}$ )  $_{0.5}$  などで表わされる平均組成を有する部分的にアルコキシ化されたアルキルアルミニウム;

ジエチルアルミニウムクロリド、ジブチルアルミニウムクロリド、ジエチルア ルミニウムブロミド等のジアルキルアルミニウムハライド;

エチルアルミニウムセスキクロリド、ブチルアルミニウムセスキクロリド、エ チルアルミニウムセスキブロミド等のアルキルアルミニウムセスキハライド、エ チルアルミニウムジクロリド、プロピルアルミニウムジクロリド、ブチルアルミ ニウムジブロミド等のアルキルアルミニウムジハライドなどの部分的にハロゲン 化されたアルキルアルミニウム;

ジエチルアルミニウムヒドリド、ジブチルアルミニウムヒドリド等のジアルキルアルミニウムヒドリド、エチルアルミニウムジヒドリド、プロピルアルミニウムジヒドリド等のアルキルアルミニウムジヒドリドなどの部分的に水素化されたアルキルアルミニウム;

エチルアルミニウムエトキシクロリド、ブチルアルミニウムブトキシクロリド 、エチルアルミニウムエトキシブロミドなどの部分的にアルコキシ化およびハロ ゲン化されたアルキルアルミニウムなどを挙げることができる。

#### [0044]

本発明において、上記化合物(H)のうち、 $VOC1_3$  で表わされる可溶性 バナジウム化合物と、上記化合物(I)のうち、 $A1(OC_2H_5)_2C1/A1_2$  ( $OC_2H_5$ )  $_3C1_3$ とのブレンド物(ブレンド比は1/5以上)を触媒成分として使用すると、ソックスレー抽出(溶媒:沸騰キシレン、抽出時間:3時間、メッシュ:325)後の不溶解分が1%以下であるエチレン・ $\alpha$ - オレフィン・非共役ポリエンランダム共重合体ゴム(A)が得られるので好ましい。

## [0045]

また、上記共重合の際に使用する触媒として、いわゆるメタロセン触媒たとえば特開平9-40586号公報に記載されているメタロセン触媒を用いても差し 支えない。

#### [0046]

また、本発明で用いられるエチレン・α-オレフィン・非共役ポリエンランダム共重合体ゴム(A)は、極性モノマーたとえば不飽和カルボン酸またはその誘導体(たとえば酸無水物、エステル)でグラフト変性されていてもよい。

#### [0047]

このような不飽和カルボン酸としては、具体的には、アクリル酸、メタクリル酸、マレイン酸、フマル酸、イタコン酸、シトラコン酸、テトラヒドロフタル酸、ビシクロ(2,2,1) ヘプト-2- エン-5,6- ジカルボン酸などが挙げられる。

#### [0048]

不飽和カルボンの酸無水物としては、具体的には、無水マレイン酸、無水イタコン酸、無水シトラコン酸、無水テトラヒドロフタル酸、ビシクロ(2,2,1) ヘプト-2- エン-5,6- ジカルボン酸無水物などが挙げられる。これらの中でも、無水マレイン酸が好ましい。

# [0049]

不飽和カルボン酸エステルとしては、具体的には、アクリル酸メチル、メタク

リル酸メチル、マレイン酸ジメチル、マレイン酸モノメチル、フマル酸ジメチル、イタコン酸ジメチル、シトラコン酸ジエチル、テトラヒドロフタル酸ジメチル、ビシクロ(2,2,1) ヘプト-2- エン-5,6- ジカルボン酸ジメチルなどが挙げられる。これらの中でも、アクリル酸メチル、アクリル酸エチルが好ましい。

#### [0050]

上記の不飽和カルボン酸等のグラフト変性剤(グラフトモノマー)は、それぞれ単独または2種以上の組み合わせで使用されるが、何れの場合も前述したグラフト変性前のエチレン・α-オレフィン・非共役ポリエン共重合体ゴム100g 当たり、0.1モル以下のグラフト量にするのがよい。

#### [0051]

上記のようなグラフト量が上記範囲にあるエチレン・α-オレフィン・非共役ポリエンランダム共重合体ゴム(A)を用いると、耐寒性に優れた架橋ゴム成形体(スポンジ)を提供し得る、流動性(成形加工性)に優れたゴム組成物が得られる。

#### [0052]

グラフト変性したエチレン・α-オレフィン・非共役ポリエンランダム共重合体ゴム(A)は、前述した未変性のエチレン・α-オレフィン・非共役ポリエン 共重合体ゴムと不飽和カルボン酸またはその誘導体とを、ラジカル開始剤の存在 下に反応させることにより得ることができる。

#### [0053]

このグラフト反応は溶液にして行なうこともできるし、溶融状態で行なっても よい。溶融状態でグラフト反応を行なう場合には、押出機の中で連続的に行なう ことが最も効率的であり、好ましい。

#### [0054]

グラフト反応に使用されるラジカル開始剤としては、具体的には、ジクミルパーオキサイド、ジ-t- ブチルパーオキサイド、ジ-t- ブチルパーオキシ-3,3,5-トリメチルシクロヘキサン、t-ブチルクミルパーオキサイド、ジ-t- アミルパーオキサイド、t-ブチルヒドロパーオキサイド、2,5-ジメチル-2,5- ジ(t-ブチルパーオキシン) ヘキシン-3、2,5-ジメチル-2,5- ジ(ベンゾイルパーオキシ) ヘ

キサン、2,5-ジメチル-2,5-ジ(t-ブチルパーオキシ)へキサン、 $\alpha$ ,  $\alpha$ ' - ビス(t-ブチルパーオキシ-m-イソプロピル)ベンゼン等のジアルキルパーオキサイド類;

t-ブチルパーオキシアセテート、t-ブチルパーオキシイソブチレート、t-ブチルパーオキシピバレート、t-ブチルパーオキシマレイン酸、t-ブチルパーオキシネオデカノエート、t-ブチルパーオキシベンゾエート、ジ-t- ブチルパーオキシフタレート等のパーオキシエステル類;

ジシクロヘキサノンパーオキサイド等のケトンパーオキサイド類;

およびこれらの混合物などが挙げられる。中でも半減期1分を与える温度が13 0~200℃の範囲にある有機過酸化物が好ましく、特に、ジクミルパーオキサイド、ジ-t- ブチルパーオキサイド、ジ-t- ブチルパーオキシ-3,3,5- トリメチルシクロヘキサン、t-ブチルクミルパーオキサイド、ジ-t- アミルパーオキサイド、t-ブチルヒドロパーオキサイドなどの有機過酸化物が好ましい。

[0055]

また、不飽和カルボン酸またはその誘導体(たとえば酸無水物、エステル)以外の極性モノマーとしては、水酸基含有エチレン性不飽和化合物、アミノ基含有エチレン性不飽和化合物、 方香族ビニル化合物、 ビニルエステル化合物、 塩化ビニルなどが挙げられる。

[0056]

# SiH基含有化合物(B)

本発明で用いられるSiH基含有化合物(B)は、エチレン・α-オレフィン・非共役ポリエンランダム共重合体ゴム(A)と反応し、架橋剤として作用する。このSiH基含有化合物(B)は、その分子構造に特に制限はなく、従来製造されている例えば線状、環状、分岐状構造あるいは三次元網目状構造の樹脂状物などでも使用可能であるが、1分子中に少なくとも2個、好ましくは3個以上のケイ素原子に直結した水素原子、すなわちSiH基を含んでいることが必要である。

[0057]

このようなSiH基含有化合物(B)としては、通常、下記の一般組成式

 $R^{4}_{\phantom{4}b}$ H $_{\mathbf{c}}$ S  $\mathrm{i}$  O $_{(4-b-c)/2}$ で表わされる化合物を使用することができる。

# [0058]

上記一般組成式において、 $R^4$  は、脂肪族不飽和結合を除く、炭素原子数  $1 \sim 10$ 、特に炭素原子数  $1 \sim 8$  の置換または非置換の 1 価炭化水素基であり、このような 1 価炭化水素基としては、前記一般式 [I] の  $R^1$  に例示したアルキル基の他に、フェニル基、ハロゲン置換のアルキル基たとえばトリフロロプロピル基を例示することができる。中でも、メチル基、エチル基、プロピル基、フェニル基、トリフロロプロピル基が好ましく、特にメチル基、フェニル基が好ましい。

# [0059]

また、bは、 $0 \le b < 3$ 、好ましくは0. 6 < b < 2. 2、特に好ましくは1.  $5 \le b \le 2$ であり、cは、 $0 < c \le 3$ 、好ましくは0.  $0 \ 0 \ 2 \le c < 2$ 、特に好ましくは0.  $0 \ 1 \le c \le 1$ であり、かつ、b + cは、 $0 < b + c \le 3$ 、好ましくは1.  $5 < b + c \le 2$ . 7である。

#### [0060]

このSiH基含有化合物(B)は、1分子中のケイ素原子数が好ましくは2~1000個、特に好ましくは2~300個、最も好ましくは4~200個のオルガノハイドロジェンポリシロキサンであり、具体的には、

1,1,3,3-テトラメチルジシロキサン、1,3,5,7-テトラメチルテトラシクロシロキサン、1,3,5,7,8-ペンタメチルペンタシクロシロキサン等のシロキサンオリゴマー;

分子鎖両末端トリメチルシロキシ基封鎖メチルハイドロジェンポリシロキサン、分子鎖両末端トリメチルシロキシ基封鎖ジメチルシロキサン・メチルハイドロジェンシロキサン共重合体、分子鎖両末端シラノール基封鎖メチルハイドロジェンポリシロキサン、分子鎖両末端シラノール基封鎖ジメチルシロキサン・メチルハイドロジェンシロキサン共重合体、分子鎖両末端ジメチルハイドロジェンシロキシ基封鎖ジメチルポリシロキサン、分子鎖両末端ジメチルハイドロジェンシロキシ基封鎖メチルハイドロジェンポリシロキサン、分子鎖両末端ジメチルハイド

ロジェンシロキシ基封鎖ジメチルシロキサン・メチルハイドロジェンシロキサン 共重合体、 $R^4_2$  (H)  $SiO_{1/2}$  単位と $SiO_{4/2}$  単位とからなり、任意に $R^4_3SiO_{1/2}$  単位、 $R^4_2SiO_{2/2}$  単位、 $R^4(H)SiO_{2/2}$ 単位、(H)  $SiO_{3/2}$  または $R^4SiO_{3/2}$ 単位を含み得るシリコーンレジンなどを挙げることができる。

#### [0061]

分子鎖両末端トリメチルシロキシ基封鎖メチルハイドロジェンポリシロキサンとしては、たとえば下式で示される化合物、さらには下式においてメチル基の一部または全部をエチル基、プロピル基、フェニル基、トリフロロプロピル基等で置換した化合物などが挙げられる。

# [0062]

 $(CH_3)_3S i O-(-S i H(CH_3)-O-)_d-S i (CH_3)_3$ 

「式中のdは2以上の整数である。]

分子鎖両末端トリメチルシロキシ基封鎖ジメチルシロキサン・メチルハイドロジェンシロキサン共重合体としては、下式で示される化合物、さらには下式においてメチル基の一部または全部をエチル基、プロピル基、フェニル基、トリフロロプロピル基等で置換した化合物などが挙げられる。

# [0063]

 $(CH_3)_3$ SiO-(-Si( $CH_3$ )<sub>2</sub>-O-)<sub>e</sub>-(-SiH( $CH_3$ )-O-)<sub>f</sub>-Si( $CH_3$ )<sub>3</sub> [式中のeは1以上の整数であり、fは2以上の整数である。]

分子鎖両末端シラノール基封鎖メチルハイドロジェンポリシロキサンとしては、たとえば下式で示される化合物、さらには下式においてメチル基の一部または全部をエチル基、プロピル基、フェニル基、トリフロロプロピル基等で置換した化合物などが挙げられる。

# [0064]

 ${\tt HOSi(CH_3)_2O-(-SiH(CH_3)-O-)_2-Si(CH_3)_2OH}$ 

分子鎖両末端シラノール基封鎖ジメチルシロキサン・メチルハイドロジェンシロキサン共重合体としては、たとえば下式で示される化合物、さらには下式においてメチル基の一部または全部をエチル基、プロピル基、フェニル基、トリフロ

ロプロピル基等で置換した化合物などが挙げられる。

[0065]

HOSi  $(CH_3)_2$ O-(-Si  $(CH_3)_2$ -O-) $_e$ -(-Si  $H(CH_3)$ -O-) $_f$ -Si  $(CH_3)_2$ OH

[式中のeは1以上の整数であり、fは2以上の整数である。]

分子鎖両末端ジメチルハイドロジェンシロキシ基封鎖ジメチルポリシロキサンとしては、たとえば下式で示される化合物、さらには下式においてメチル基の一部または全部をエチル基、プロピル基、フェニル基、トリフロロプロピル基等で置換した化合物などが挙げられる。

[0066]

 $HSi(CH_3)_2O-(-Si(CH_3)_2-O-)_e-Si(CH_3)_2H$  [式中のeは1以上の整数である。]

分子鎖両末端ジメチルハイドロジェンシロキシ基封鎖メチルハイドロジェンポリシロキサンとしては、たとえば下式で示される化合物、さらには下式においてメチル基の一部または全部をエチル基、プロピル基、フェニル基、トリフロロプロピル基等で置換した化合物などが挙げられる。

[0067]

 $HSi(CH_3)_2O-(-SiH(CH_3)-O-)_e-Si(CH_3)_2H$  「式中の e は 1 以上の整数である。]

分子鎖両末端ジメチルハイドロジェンシロキシ基封鎖ジメチルシロキサン・メ チルハイドロジェンシロキサン共重合体としては、たとえば下式で示される化合物、さらには下式においてメチル基の一部または全部をエチル基、プロピル基、フェニル基、トリフロロプロピル基等で置換した化合物などが挙げられる。

[0068]

 ${\rm HSi}({\rm CH_3})_2{\rm O}-({\rm -Si}({\rm CH_3})_2{\rm -O}-)_{\rm e}-({\rm -SiH}({\rm CH_3}){\rm -O}-)_{\rm h}-{\rm -Si}({\rm CH_3})_2{\rm H}$ 

[式中のeおよびhは、それぞれ1以上の整数である。]

このような化合物は、公知の方法により製造することができ、たとえばオクタ メチルシクロテトラシロキサンおよび/またはテトラメチルシクロテトラシロキ

1

サンと、末端基となり得るヘキサメチルジシロキサンあるいは1,3-ジハイドロ-1,1,3,3- テトラメチルジシロキサンなどの、トリオルガノシリル基あるいはジオルガノハイドロジェンシロキシ基を含む化合物とを、硫酸、トリフルオロメタンスルホン酸、メタンスルホン酸等の触媒の存在下に、-10℃~+40℃程度の温度で平衡化させることによって容易に得ることができる。

# [0069]

SiH基含有化合物(B)は、エチレン・α-オレフィン・非共役ポリエンランダム共重合体ゴム(A)100重量部に対して、0.1~100重量部、好ましくは0.1~75重量部、より好ましくは0.1~50重量部、さらに好ましくは0.2~30重量部、さらにより好ましくは0.2~20重量部、特に好ましくは0.5~10重量部、最も好ましくは0.5~5重量部の割合で用いられる。上記範囲内の割合でSiH基含有化合物(B)を用いると、耐圧縮永久歪み性に優れるとともに、架橋密度が適度で強度特性および伸び特性に優れた架橋ゴム成形体(スポンジ)を形成できるゴム組成物が得られる。100重量部を超える割合でSiH基含有化合物(B)を用いると、コスト的に不利になるので好ましくない。

#### [0070]

また、エチレン・ $\alpha$ - オレフィン・非共役ポリエンランダム共重合体ゴム(A)の架橋に関与する脂肪族不飽和基に対するSiH基の割合(SiH基/脂肪族不飽和基)は、 $0.2\sim20$ 、さらには $0.5\sim10$ 、特に $0.7\sim5$ であることが好ましい。

# [0071]

# <u> 触媒(C)</u>

本発明で任意成分として用いられる触媒(C)は、付加反応触媒であり、上記エチレン・α-オレフィン・非共役ポリエンランダム共重合体ゴム(A)成分のアルケニル基と、SiH基含有化合物(B)のSiH基との付加反応(アルケンのヒドロシリル化反応)を促進するものであれば特に制限はなく、たとえば白金系触媒、パラジウム系触媒、ロジウム系触媒等の白金族元素よりなる付加反応触媒(周期律表8族金属、8族金属錯体、8族金属化合物等の8族金属系触媒)を

挙げることができ、中でも、白金系触媒が好ましい。

#### [0072]

白金系触媒は、通常、付加硬化型の硬化に使用される公知のものでよく、たとえば米国特許第2,970,150号明細書に記載の微粉末金属白金触媒、米国特許第2,823,218号明細書に記載の塩化白金酸触媒、米国特許第3,159,601号公報明細書および米国特許第159,662号明細書に記載の白金と炭化水素との錯化合物、米国特許第3,516,946号明細書に記載の塩化白金酸とオレフィンとの錯化合物、米国特許第3,775,452号明細書および米国特許第3,814,780号明細書に記載の白金とビニルシロキサンとの錯化合物などが挙げられる。より具体的には、白金の単体(白金黒)、塩化白金酸、白金ーオレフィン錯体、白金ーアルコール錯体、あるいはアルミナ、シリカ等の担体に白金の担体を担持させたものなどが挙げられる。

#### [0073]

上記パラジウム系触媒は、パラジウム、パラジウム化合物、塩化パラジウム酸等からなり、また、上記ロジウム系触媒は、ロジウム、ロジウム化合物、塩化ロジウム酸等からなる。

#### [0074]

上記以外の触媒(C)としては、ルイス酸、コバルトカルボニルなどが挙げられる。

触媒 (C) は、エチレン・ $\alpha$ - オレフィン・非共役ポリエンランダム共重合体 ゴム (A) に対して、0. 1~100,000重量 p p m、好ましくは0. 1~10,000重量 p p m、さらに好ましくは1~5,000重量 p p m、特に好ましくは5~1,000重量 p p mの割合で用いられる。

#### [0075]

上記範囲内の割合で触媒(C)を用いると、架橋密度が適度で強度特性および伸び特性に優れる架橋ゴム成形体(スポンジ)を形成できるゴム組成物が得られる。100,000重量ppmを超える割合で触媒(C)を用いると、コスト的に不利になるので好ましくない。

#### [0076]

なお、本発明においては、上記触媒(C)を含まないゴム組成物の未架橋ゴム 成形体に、光、ィ線、電子線等を照射して架橋ゴム成形体を得ることもできる。

# 反応抑制剤(D)

本発明で触媒(C)とともに任意成分として用いられる反応抑制剤(D)としては、ベンゾトリアゾール、エチニル基含有アルコール(たとえばエチニルシクロヘキサノール等)、アクリロニトリル、アミド化合物(たとえばN,N-ジアリルアセトアミド、N,N-ジアリルベンズアミド、N,N,N',N'-テトラアリル-o-フタル酸ジアミド、N,N,N',N'-テトラアリル-m-フタル酸ジアミド、N,N,N',N'-テトラアリル-p-フタル酸ジアミド等)、イオウ、リン、窒素、アミン化合物、イオウ化合物、リン化合物、スズ、スズ化合物、テトラメチルテトラビニルシクロテトラシロキサン、ハイドロパーオキサイド等の有機過酸化物などが挙げられる。

# [0077]

反応抑制剤(D)は、エチレン・α-オレフィン・非共役ポリエンランダム共重合体ゴム(A)100重量部に対して、0~50重量部、通常0.0001~50重量部、好ましくは0.0001~30重量部、より好ましくは0.0001~20重量部、さらに好ましくは0.0001~10重量部、特に好ましくは0.0001~5重量部の割合で用いられる。

# [0078]

50重量部以下の割合で反応抑制剤(D)を用いると、架橋スピードが速く、 架橋ゴム成形体の生産性に優れたゴム組成物が得られる。50重量部を超える割 合で反応抑制剤(D)を用いると、コスト的に不利になるので好ましくない。

# [0079]

# 発泡剤(E)

本発明で任意成分として用いられる発泡剤(E)としては、具体的には、下記の発泡剤を例示することができるが、発泡剤を使用しなくてもSiH基含有化合物の配合量を調整することにより発泡させることもできる。これは、配合剤、たとえばカーボンブラックやシリカなどの表面に存在するOH基とSiH基が脱水素反応を起こすことを利用したものである。このため、エチレン・α-オレフィン・非共役ポリエンランダム共重合体ゴム(A)の架橋に関与する脂肪族不飽和

基に対するSiH基の割合をSiH基/脂肪族不飽和基(モル比)で1以上である必要がある。好ましくは1.5以上20以下である。

# [0080]

このSiH基/脂肪族不飽和基(モル比)をこのような範囲内に調整すると、 架橋に関与しない余剰なSiH基含有化合物(B)が脱水素反応を起こすため発 泡体が得られる。したがって、発泡体を調製する場合には、カーボンブラック、 シリカあるいはステアリン酸などのOH基の存在が必須となる。

#### [0081]

発泡倍率、吸水率などを調整するためには、上記反応を利用するよりも、下記 の発泡剤および発泡助剤を使用した方が良く、目的とする発泡体を得やすい。

発泡剤(E)としては、具体的には、重炭酸ナトリウム、炭酸ナトリウム、重 炭酸アンモニウム、炭酸アンモニウム、亜硝酸アンモニウム等の無機発泡剤;

N,N'- ジメチル-N,N'-ジニトロソテレフタルアミド、N,N'- ジニトロソペンタ メチレンテトラミン等のニトロソ化合物;

アゾジカルボンアミド、アゾビスイソブチロニトリル、アゾシクロヘキシルニ トリル、アゾジアミノベンゼン、バリウムアゾジカルボキシレート等のアゾ化合 物;

ベンゼンスルホニルヒドラジド、トルエンスルホニルヒドラジド、p,p'- オキシビス (ベンゼンスルホニルヒドラジド)、ジフェニルスルホン-3,3'-ジスルホニルヒドラジド化合物;

カルシウムアジド、4,4-ジフェニルジスルホニルアジド、p-トルエンスルホルニルアジド等のアジド化合物などが挙げられる。

#### [0082]

また、発泡剤としてプラスチック微小中空体を使用することができる。かかる プラスチック微小中空体は熱により膨張することを特徴としている。この微小中 空体の外殻となるプラスチックとしては、ゴム組成物の硬化温度に合わせて軟化 温度が適当な範囲内にあるものを選択すればよい。

#### [0083]

このようなプラスチックとしては、具体的には、エチレン、スチレン、酢酸ビ

ニル、塩化ビニル、塩化ビニリデン、アクリロニトリル、ブタジエン、クロロプレン等の重合体およびこれらの共重合体;

ナイロン6、ナイロン66等のポリアミド;

ポリエチレンテレフタレート等のポリエステルなどが挙げられる。

#### [0084]

また、プラスチック微小中空体内部には、膨張率を大きくするために、揮発性 の溶剤、ガス等の揮発性物質を内包させたものが好ましい。このような揮発性物 質としては、ブタン、イソブタン等の炭化水素が例示される。

#### [0085]

また、プラスチック微小中空体は、粒度が通常 1 ~ 5 0 μ m の範囲にあるものが使用され、その形状は通常球状であるが、特にこれらに限定されない。

本発明においては、これらの発泡剤(E)を使用することが好ましく、発泡剤(E)は、エチレン・α-オレフィン・非共役ポリエンランダム共重合体ゴム(A)100重量部に対して、0.5~30重量部、好ましくは1~20重量部の割合で用いられる。上記のような割合で発泡剤(E)を用いると、比重0.1~0.8の発泡体を製造することができるが、要求される物性値に応じて適宜発泡剤(E)の最適量を決定することが望ましい。

#### [0086]

また、必要に応じて、発泡剤(E)とともに発泡助剤を使用してもよい。発泡助剤は、発泡剤(E)の分解温度の低下、分解促進、気泡の均一化などの作用をする。

# [0087]

このような発泡助剤としては、サリチル酸、フタル酸、ステアリン酸、しゅう 酸等の有機酸、尿素またはその誘導体などが挙げられる。

これらの発泡助剤は、エチレン・α-オレフィン・非共役ポリエンランダム共重合体ゴム(A)100重量部に対して、0.01~10重量部、好ましくは0.1~5重量部の割合で用いられるが、要求される物性値に応じて適宜最適量を決定することが望ましい。

[0088]

# その他の成分

本発明に係る架橋可能なウェザーストリップスポンジ用ゴム組成物は、未架橋 のままでも用いることができるが、架橋ゴム成形体として用いた場合に最もその 特性を発揮することができる。

#### [0089]

本発明に係る架橋可能なウェザーストリップスポンジ用ゴム組成物中に、意図する架橋物の用途等に応じて、従来公知のゴム補強剤、無機充填剤、軟化剤、老化防止剤、加工助剤、加硫促進剤、有機過酸化物、架橋助剤、着色剤、分散剤、難燃剤などの添加剤を、本発明の目的を損なわない範囲で配合することができる

#### [0090]

上記ゴム補強剤は、架橋ゴムの引張強度、引き裂き強度、耐摩耗性などの機械的性質を高める効果がある。このようなゴム補強剤としては、具体的には、SRF、GPF、FEF、HAF、ISAF、SAF、FT、MT等のカーボンブラック、シランカップリング剤などにより表面処理が施されているこれらのカーボンブラック、微粉ケイ酸、シリカなどが挙げられる。

#### [0091]

シリカの具体例としては、煙霧質シリカ、沈降性シリカなどが挙げられる。これらのシリカは、ヘキサメチルジシラザン、クロロシラン、アルコキシシラン等の反応性シランあるいは低分子量のシロキサン等で表面処理されていてもよい。また、これらシリカの比表面積(BED法)は、好ましくは $50\,\mathrm{m}^2/\mathrm{g}$ 以上、より好ましくは $100\sim400\,\mathrm{m}^2/\mathrm{g}$ である。

#### [0092]

これらのゴム補強剤の種類および配合量は、その用途により適宜選択できるが、ゴム補強剤の配合量は通常、エチレン・α-オレフィン・非共役ポリエンランダム共重合体ゴム(A)100重量部に対して、最大300重量部、好ましくは最大200重量部である。

#### [0093]

上記無機充填剤としては、具体的には、軽質炭酸カルシウム、重質炭酸カルシ

ウム、タルク、クレーなどが挙げられる。

これらの無機充填剤の種類および配合量は、その用途により適宜選択できるが、無機充填剤の配合量は通常、エチレン・α-オレフィン・非共役ポリエンランダム共重合体ゴム(A)100重量部に対して、最大300重量部、好ましくは最大200重量部である。

#### [0094]

上記軟化剤としては、通常ゴムに使用される軟化剤を用いることができる。

具体的には、プロセスオイル、潤滑油、パラフィン、流動パラフィン、石油ア スファルト、ワセリン等の石油系軟化剤;

コールタール、コールタールピッチ等のコールタール系軟化剤;

ヒマシ油、アマニ油、ナタネ油、ヤシ油等の脂肪油系軟化剤;

トール油;

サブ;

**蜜ロウ、カルナウバロウ、ラノリン等のロウ類;** 

リシノール酸、パルミチン酸、ステアリン酸バリウム、ステアリン酸カルシウム、ラウリン酸亜鉛等の脂肪酸および脂肪酸塩;

石油樹脂、アタクチックポリプロピレン、クマロンインデン樹脂等の合成高分子物質を挙げることができる。中でも石油系軟化剤が好ましく用いられ、特にプロセスオイルが好ましく用いられる。

#### [0095]

これらの軟化剤の配合量は、架橋発泡成形体の用途により適宜選択される。

上記老化防止剤としては、たとえばアミン系、ヒンダードフェノール系、またはイオウ系老化防止剤などが挙げられるが、これらの老化防止剤は、上述したように、本発明の目的を損なわない範囲で用いられる。

#### [0096]

本発明で用いられるアミン系老化防止剤としては、ジフェニルアミン類、フェニレンジアミン類などが挙げられる。

ジフェニルアミン類としては、具体的には、p- (p- トルエン・スルホニルアミド) - ジフェニルアミン、4,4'- (α,α-ジメチルベンジル) ジフェニルア

ミン、4,4'- ジオクチル・ジフェニルアミン、ジフェニルアミンとアセトンとの 高温反応生成物、ジフェニルアミンとアセトンとの低温反応生成物、ジフェニル アミンとアニリンとアセトンとの低温反応物、ジフェニルアミンとジイソブチレ ンとの反応生成物、オクチル化ジフェニルアミン、ジオクチル化ジフェニルアミン、p,p'- ジオクチル・ジフェニルアミン、アルキル化ジフェニルアミンな どが挙げられる。

#### [0097]

フェニレンジアミン類としては、具体的には、N,N'- ジフェニル-p-フェニレンジアミン、n- イソプロピル-N'-フェニル-p-フェニレンジアミン、N,N'- ジー2- ナフチル-p-フェニレンジアミン、N-シクロへキシル-N'-フェニル-p-フェニレンジアミン、N-フェニル-N'-(3-メタクリロイルオキシー2- ヒドロキシプロピル) -p-フェニレンジアミン、N,N'- ビス(1-メチルヘプチル)-p-フェニレンジアミン、N,N'- ビス(1-メチルヘプチル)-p-フェニレンジアミン、N,N'- ビス(1-4-ジメチルペンチル)-p-フェニレンジアミン、N-(1,3-ジメチルプチル) -N'-フェニル-p-フェニレンジアミン、フェニルへキシル-p-フェニレンジアミン、フェニルオクチル-p-フェニレンジアミン類などが挙げられる。

#### [0098]

これらの中でも、特に4,4'- ( $\alpha$ , $\alpha$ -ジメチルベンジル) ジフェニルアミン、N,N'- ジ-2- ナフチル-p-フェニレンジアミンが好ましい。

これらの化合物は、単独で、あるいは2種以上組み合わせて用いることができる。

#### [0099]

本発明で用いられるヒンダードフェノール系老化防止剤としては、具体的には

- (1) 1,1,3-トリス- (2-メチル-4- ヒドロキシ-5-t- ブチルフェニルブタン、
- (2) 4,4'- ブチリデンビス- (3-メチル-6-t- ブチルフェノール)、
- (3) 2,2-チオビス(4-メチル-6-t- ブチルフェノール)、
- (4) 7-オクタデシル-3- (4'-ヒドロキシ-3',5'- ジ-t- ブチルフェニル) プロ ピオネート、

- (5) テトラキス- [メチレン-3-(3',5'- ジ-t- ブチル-4'-ヒドロキシフェニル) プロピオネートメタン、
- (6) ペンタエリスリトール- テトラキス [3-(3,5-ジ-t- ブチル-4- ヒドロキ シフェニル) プロピオネート]、
- (7) トリエチレングリコール- ビス [3-(3-t-ブチル-5- メチル-4- ヒドロキシフェニル) プロピオネート]、
- (8) 1,6-ヘキサンジオール- ビス [3-(3,5-ジ-t- ブチル-4- ヒドロキシフェ ニル) プロピオネート]、
- (9) 2,4-ビス (n-オクチルチオ) -6- (4-ヒドロキシ-3,5- ジ-t- ブチルアニリノ) -1,3,5- トリアジン、
- (10) トリス- (3,5-ジ-t- ブチル-4- ヒドロキシベンジル) イソシアヌレート、
- (11) 2,2-チオ- ジエチレンビス [3-(3,5-ジ-t- ブチル-4- ヒドロキシフェニル) プロピオネート]、
- (12) N,N'- ヘキサメチレンビス (3,5-ジ-t- ブチル-4- ヒドロキシ) ヒドロ シンナアミド、
- (13) 2,4-ビス [ (オクチルチオ) メチル] o-クレゾール、
- (14) 3,5-ジ-t- ブチル-4- ヒドロキシベンジル- ホスホネート- ジエチルエステル、
- (15) テトラキス [メチレン (3,5-ジ-t- ブチル-4- ヒドロキシヒドロシンナメ イト)] メタン、
- (16) オクタデシル-3- (3,5-ジ-t- ブチル-4- ヒドロキシフェニル) プロピオン酸エステル、
- (17) 3,9-ビス [2- {3- (3-t-ブチル-4- ヒドロキシ-5- メチルフェニル) プロ ピオニルオキシ} -1,1- ジメチルエチル] -2,4-8,10-テトラオキサスピロ [5,5] ウンデカン

などを挙げることができる。中でも、特に(5)、(17)のフェノール化合物が 好ましい。

[0100]

本発明で用いられるイオウ系老化防止剤としては、通常ゴムに使用されるイオウ系老化防止剤が用いられる。

具体的には、2-メルカプトベンゾイミダゾール、2-メルカプトベンゾイミダゾールの亜鉛塩、2-メルカプトメチルベンゾイミダゾール、2-メルカプトメチルベンゾイミダゾールの亜鉛塩、2-メルカプトメチルイミダゾールの亜鉛塩等のイミダゾール系老化防止剤;

ジミリスチルチオジプロピオネート、ジラウリルチオジプロピオネート、ジステアリルチオジプロピオネート、ジトリデシルチオジプロピオネート、ペンタエリスリトール-テトラキス-(β-ラウリル-チオプロピオネート)等の脂肪族チオエーテル系老化防止剤などを挙げることができる。これらの中でも、特に2-メルカプトベンゾイミダゾール、2-メルカプトベンゾイミダゾールの亜鉛塩、2-メルカプトメチルベンゾイミダゾールの亜鉛塩、ペンタエリスリトール-テトラキス-(β-ラウリル-チオプロピオネート)が好ましい。

### [0101]

上記の加工助剤としては、通常のゴムの加工に使用される化合物を使用することができる。具体的には、リシノール酸、ステアリン酸、パルチミン酸、ラウリン酸等の高級脂肪酸;ステアリン酸バリウム、ステアリン酸亜鉛、ステアリン酸カルシウム等の高級脂肪酸の塩;リシノール酸、ステアリン酸、パルチミン酸、ラウリン酸等の高級脂肪酸のエステル類などが挙げられる。

#### [0102]

このような加工助剤は、通常、エチレン・α-オレフィン・非共役ポリエンランダム共重合体ゴム(A)100重量部に対して、10重量部以下、好ましくは5重量部以下の割合で用いられるが、要求される物性値に応じて適宜最適量を決定することが望ましい。

#### [0103]

本発明においては、上述した触媒(C)の他に有機過酸化物を使用して、付加架橋とラジカル架橋の両方を行なってもよい。有機過酸化物は、エチレン・α-オレフィン・非共役ポリエンランダム共重合体ゴム(A)100重量部に対し、

0. 1~10重量部程度の割合で用いられる。有機過酸化物としては、ゴムの架橋の際に通常使用されている従来公知の有機過酸化物を使用することができる。

#### [0104]

また、有機過酸化物を使用するときは、架橋助剤を併用することが好ましい。 架橋助剤としては、具体的には、イオウ; p- キノンジオキシム等のキノンジオキシム系化合物; ポリエチレングリコールジメタクリレート等のメタクリレート系化合物; ジアリルフタレート、トリアリルシアヌレート等のアリル系化合物; マレイミド系化合物; ジビニルベンゼンなどが挙げられる。このような架橋助剤は、使用する有機過酸化物1モルに対して0.5~2モル、好ましくは約等モルの量で用いられる。

#### [0105]

また本発明に係る架橋可能なウェザーストリップスポンジ用ゴム組成物中に、 本発明の目的を損なわない範囲で、公知の他のゴムとブレンドして用いることが できる。

#### [0106]

このような他のゴムとしては、天然ゴム(NR)、イソプレンゴム(IR)などのイソプレン系ゴム、ブタジエンゴム(BR)、スチレンーブタジエンゴム(SBR)、アクリロニトリルーブタジエンゴム(NBR)、クロロプレンゴム(CR)などの共役ジエン系ゴムを挙げることができる。

#### [0107]

さらに従来公知のエチレン・α-オレフィン系共重合体ゴムを用いることもでき、たとえばエチレン・プロピレンランダム共重合体(EPR)、前記エチレン・α-オレフィン・非共役ポリエンランダム共重合体ゴム(A)以外のエチレン・α-オレフィン・ポリエン共重合体(たとえばEPDMなど)を用いることができる。

#### [0108]

# ウェザーストリップスポンジ

本発明に係るウェザーストリップスポンジは、前述した本発明に係る架橋可能なウェザーストリップスポンジ用ゴム組成物からなる。

## [0109]

本発明に係る架橋可能なウェザーストリップスポンジ用ゴム組成物は、未架橋 (未加硫)のまま用いることができるが、架橋ゴム成形体として用いた場合に最 もその特性を発揮することができる。

#### [0110]

ウェザーストリップスポンジの具体的な用途としては、ドアシール、ボディーシール、トランクシール、フードシールなどが挙げられる。

## ゴム組成物およびその架橋ゴム成形体の調製

本発明に係る架橋可能なウェザーストリップスポンジ用ゴム組成物から架橋スポンジを製造するには、通常一般のゴムを加硫(架橋)・発泡するときと同様に、未架橋の配合ゴムを一度調製し、次いで、この配合ゴムを意図する形状に成形した後に架橋・発泡を行なえばよい。

#### [0111]

架橋・発泡方法としては、架橋剤(SiH基含有化合物(B))、および必要 に応じ発泡剤を使用して加熱する方法、または光、γ線、電子線照射による方法 のどちらを採用してもよい。

#### [0112]

まず、本発明に係る架橋可能なウェザーストリップスポンジ用ゴム組成物は、たとえば次のような方法で調製される。

すなわち、本発明に係る架橋可能なウェザーストリップスポンジ用ゴム組成物は、バンバリーミキサー、ニーダー、インターミックスのようなインターナルミキサー(密閉式混合機)類により、エチレン・α-オレフィン・非共役ポリエンランダム共重合体ゴム(A)、および必要に応じてゴム補強剤、無機充填剤、軟化剤などの添加剤を30~170℃の温度で3~10分間混練した後、オープンロールのようなロール類、あるいはニーダーを使用して、SiH基含有化合物(B)、必要に応じて触媒(C)、反応抑制剤(D)、発泡剤(E)、加硫促進剤、架橋助剤、発泡助剤を追加混合し、好ましくはロール温度80℃以下で1~30分間混練した後、分出しすることにより調製することができる。

## [0.113]

本発明においては、エチレン・α-オレフィン・非共役ポリエンランダム共重合体ゴム(A)とゴム補強剤、無機充填剤等とは高温で混練りすることができるが、SiH基含有化合物(B)と触媒(C)とは同時に高温で混練りすると、架橋(スコーチ)してしまうことがあるため、SiH基含有化合物(B)と触媒(C)とを同時に添加する場合は、80℃以下で混練りすることが好ましい。SiH基含有化合物(B)と触媒(C)のうち、一方の成分を添加する場合は80℃を超える高温でも混練りすることができる。なお、混練りによる発熱に対して、冷却水を使用することも場合によっては好ましい。

#### [0114]

また、インターナルミキサー類での混練温度が低い場合には、エチレン・α-オレフィン・非共役ポリエンランダム共重合体ゴム(A)、SiH基含有化合物(B)、ゴム補強剤、無機充填剤、軟化剤などとともに、老化防止剤、着色剤、分散剤、難燃剤などを同時に混練してもよい。

#### [0115]

上記のようにして調製された、本発明に係る架橋可能なウェザーストリップスポンジ用ゴム組成物は、押出成形機などを用いる種々の成形法より、意図する形状に成形され、成形と同時にまたは成型物を加硫槽内に導入し、架橋・発泡することができる。100~270℃の温度で1~30分間加熱するか、あるいは前記した方法により光、γ線、電子線を照射することにより架橋スポンジが得られる。この架橋・発泡の段階は金型を用いてもよいし、また金型を用いないで架橋・発泡を実施してもよい。金型を用いない場合は成形、架橋・発泡の工程は通常連続的に実施される。加硫槽における加熱方法としては、熱空気、UHF(マイクロ波)、PCM(ガラスビーズ流動床)、スチームなどの加熱槽を用いることができる。

## [0116]

#### 【発明の効果】

本発明に係る架橋可能なウェザーストリップスポンジ用ゴム組成物は、架橋速度が速く、架橋ゴム成形体(スポンジ)の生産性に優れ、HAV、UHFなどの熱空気架橋が可能であり、しかも、耐圧縮永久歪み性、強度特性、耐熱性、耐候

性および耐摩耗性などの特性に優れる架橋ゴム成形体(スポンジ)を提供することができる。

## [0117]

本発明に係る架橋可能なウェザーストリップスポンジ用ゴム組成物から得られる架橋ゴム成形体は、上記のような効果を有するので、ウェザーストリップスポンジに広く用いられる。

## [0118]

#### 【実施例】

以下、本発明を実施例により説明するが、本発明は、これら実施例に何ら限定されるものではない。

#### [0119]

なお、実施例、比較例で用いた共重合体ゴムの組成、ヨウ素価、極限粘度 [ n ] 、分岐指数は、次のような方法で測定ないし求めた。

(1) 共重合体ゴムの組成

共重合体ゴムの組成は<sup>13</sup>C-NMR法で測定した。

(2) 共重合体ゴムのヨウ素価

共重合体ゴムのヨウ素価は、滴定法により求めた。

(3) 極限粘度[n]

共重合体ゴムの極限粘度 [n] は、135°Cデカリン中で測定した。

#### (4) 分岐指数

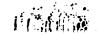
長鎖分岐を有しないEPR(分子量の異なる4 サンプル)について動的粘弾性 試験機を用いて複素粘性率 n\* の周波数分散を測定した。

#### [0120]

0.01 rad/secと8 rad/secのときの複素粘性率  $n^*$  を求め、複素粘性率  $n_{1L}^*$ (0.01 rad/sec)を縦軸に、複素粘性率  $n_{2L}^*$ (8 rad/sec)を横軸にプロットし、基準ラインを作成し、そのラインの延長線上にある  $n_{2L}^*$  = 1 × 1  $0^3$ /Pa·sのときの  $n_{1L0}^*$ を測定した。

## [0121]

次に、対象サンプルについても同様に、0.01rad/secと8rad/



secoときの複素粘性率  $n^*$  を求め、複素粘性率  $n_{1B}^{**}(0.01 \, rad/sec)$  を縦軸に、複素粘性率  $n_{2B}^{**}(8 \, rad/sec)$  を横軸にプロットする。このプロットは基準ラインよりも大きな値となり、長鎖分岐が多いほど基準ラインよりも大きく離れていく。

次に、このプロットの上を通るように基準ラインを平行移動させ、複素粘性率  ${\eta_2}^*=1\times10^3/{\rm Pa\cdot s}$  との交点  ${\eta_{180}}^*$ を測定した。

## [0122]

上記のようにして測定した $\eta_{1L0}^*$ および $\eta_{1B0}^*$ の値を下式に適用し、分岐指数を算出した。

分岐指数=  $(\log \eta_{1L0}^* - \log \eta_{1B0}^*) \times 10$ 上記測定条件は、次の通りである。

・基準サンプル:4種類のEPR

三井化学 (株) 製、タフマーP-0280、P-0480、P-0680、P-0880 (商品名)

- ·動的粘弹性試験機 (RDS): Rheometrics社
- ・サンプル:2mmシートを直径25mmの円状に打ち抜いて使用。
- ·温度 : 190°C
- ・歪み率 :1%
- ·周波数依存: 0. 001~500rad/sec

#### [0123]

#### 【製造例1】

[エチレン・プロピレン・5-ビニル-2- ノルボルネンランダム共重合体ゴム(A-1)の製造]

攪拌羽根を備えた実質内容積 100 リットルのステンレス製重合器(攪拌回転数 = 250 r p m)を用いて、連続的にエチレンとプロピレンと5-ビニル-2- ノルボルネンとの三元共重合を行なった。重合器側部より液相へ毎時へキサンを 0 リットル、エチレンを 3. 7 k g、プロピレンを 8. 0 k g、5-ビニル-2- ノルボルネンを 4 8 0 g の速度で、また、水素を 5 0 リットル、触媒として 1 O C 1 を 4 8 5 リモル、A 1 (E t) 2 C 1 を 2 4 0 ミリモル、A 1 (E t) 1.5

 $C1_{1.5}$  を48ミリモルの速度で連続的に供給した。

## [0124]

以上に述べたような条件で共重合反応を行なうと、エチレン・プロピレン・5-ビニル-2- ノルボルネンランダム共重合体ゴム(A-1)が均一な溶液状態で得られた。

## [0125]

その後、重合器下部から連続的に抜き出した重合溶液中に少量のメタノールを 添加して重合反応を停止させ、スチームストリッピング処理にて重合体を溶媒か ら分離したのち、55℃で48時間真空乾燥を行なった。

#### [0126]

上記のようにして得られたエチレン・プロピレン・5-ビニル-2- ノルボルネンランダム共重合体ゴム (A-1) の物性を表1に示す。

## [0127]

## 【製造例2~3】

製造例 1 において、重合条件を表 1 の通りに変えることにより、異なる性状のエチレン・プロピレン・5-エチリデン-2- ノルボルネンランダム共重合体ゴム(A-2)、エチレン・プロピレン・ジシクロペンタジエンランダム共重合体ゴム(A-3)を得た。得られた共重合体ゴム(A-2)、(A-3)の物性を表 1 に示す。

#### [0128]

# 【表1】

			AI (Et) 201/			電料	ジガ	ζT <u>/</u> ε		
<b>宣合体</b>	<b>独</b> 媒	AI/V	/V A1 (Bt) 1. 8	重合温度	重合压力	74-K		74-1.	α-オレフィン	
4			Cl 1. s	(၃)	(kgf/cm²)	(mmo]/h)		(g/h)		
. – 1	VOC13-A1 (Bt) 2C1/A1 (Bt) 1. 8C11. 6	9	5/1	40	6. 5	48	VNB	480	<i>ጎ</i>	
- 2	VOC13-A1 (Bt) 2C1/A1 (Bt) 1. 6C11. 6	8	5/1	45	6. 5	85	ENB	320	7° 02° 13	
. – 3	VOC13-A1 (Et) 2C1/A1 (Et) 1. 6C11. 6	8	1/2	45	6.3	75	adoa	480	ረሳ , ገዐ , ሬ	

	くとノイヤー カノベイチエ	ιH	事か	量多小红	[4]	ΛI	分岐指数
共重合体	74-K	(NL/h)	(kg/h)	(mo   %)	) (8/1p)	(g/100g)	
77	(kg/h)						
A - 1	3. 7/8. 0	09	4.5	22	1.83	10.9	13. 2
A – 2	3. 2/9. 5	l	4.8	99	1.98	13	3. 5
A-3	3, 2/9, 3	12	4.5	99	1.85	71	8. 4

(註 1 ) VNB : 5-ピニル-2-ノルポルネン、ENB : 5-エチリテ゚ン-2-ノルポルネン、DCPD : シ゚シクロペンタジエン

(群2)

[0129]

#### 【実施例1】

まず、表1に示すエチレン・ $\alpha$ - オレフィン・非共役ポリエンランダム共重合体ゴム(A-1)100重量部、シリカ [デグサジャパン(株)製、商品名 ウルトラジル360]70重量部、軟化剤 [出光興産(株)製、商品名 ダイアナプロセスオイル TMPW-90]80重量部、亜鉛華5重量部、ステアリン酸1重量部、およびポリエチレングリコール1重量部を容量2.95リットルのバンバリーミキサー [(株)神戸製鋼所製]で混練した。

## [0130]

混練方法は、まずエチレン・プロピレン・5-ビニル-2- ノルボルネンランダム 共重合体ゴム(A-1)を30秒素練りし、次いで、亜鉛華、ステアリン酸、ポ リエチレングリコール、シリカ、軟化剤を入れ、2分間混練した。その後、ラム を上昇させ掃除を行ない、さらに、1分間混練を行ない、約130℃で排出し、 ゴム配合物(I-1)を得た。この混練は充填率75%で行なった。

## [0131]

次に、この配合物(I-1)257重量部を、8インチロール(前ロールの表面温度30℃、後ロールの表面温度30℃、前ロールの回転数18rpm、後ロールの回転数15rpm)に巻き付けて、発泡剤としてプラスチック微小中空体[松本油脂製薬(株)製、商品名 マイクロパールF-30VSD]7重量部、 $C_6H_5-Si(OSi(CH_3)_2H)_3$  で示されるSiH基含有化合物(架橋剤)4重量部、反応制御剤としてエチニルシクロヘキサノール0.4重量部を加え10分間混練したのちに、触媒として塩化白金酸濃度2重量%のイソプロピルアルコール溶液0.4重量部を加えて5分間混練した後、混練物をリボン状に分出した。

#### [0132]

次に、この未架橋ゴム配合物を、チューブ状ダイス(内径10mm、肉厚1mm)を装着した50mmφ押出機 [(株)三葉製作所製:L/D=16]を用いて、ダイス温度60℃、シリンダー温度40℃の条件で押し出してチューブ状に成形した。この成形体を160℃雰囲気のHAV(熱風加硫槽)に15分間架橋し、スポンジゴムを得た。

## [0133]

また上記熱硬化前の架橋剤入り混練物について架橋速度の目安として「t<sub>c</sub>(90)」を、JSRキュラストメーター3型[日本合成ゴム(株)製)を用いて、160℃の条件で測定した。架橋(加硫)曲線から得られるトルクの最低値MLと最高値MHの差をME(=MH-ML)とし、90%MEに達する時間を「t<sub>c</sub>(90)」とした。

#### [0134]

得られた架橋スポンジゴムについて比重測定、吸水率測定、耐傷付き性試験および圧縮永久歪み試験を下記の方法に従って行なった。

#### (1) 比重測定

熱空気架橋したチューブ状のスポンジゴムから20mm×20mmの試験片を 打ち抜き、表面の汚れをアルコールで拭き取った。この試験片を25℃雰囲気下 で自動比重計 [(株)東洋精機製作所製:M-1型]を用いて、空気中と純水中 の質量差から比重測定を行ない、スポンジゴムの比重を算出した。

#### (2)吸水率

熱空気架橋したチューブ状のスポンジゴムから20mm×20mmの試験片を打ち抜き、水面下50mmの位置で125mmHgまで減圧し、3分間保持した。続いて、その試験片を大気中に戻して3分経過後、吸水した試験片の重量を測定し、以下の計算式から吸水率を算出した。

#### [0135]

吸水率 (%) =  $[(W_2 - W_1)/W_1] \times 100$ 

W<sub>1</sub>:浸漬前の試験片重量(g)

W<sub>2</sub>: 浸漬後の試験片重量(g)

#### (3) 耐傷付き性試験

HAV(ホットエアー加硫槽)より取り出した直後の架橋シート表面をHBの 鉛筆でひっかき、その傷つき状態を肉眼で観察し、耐傷付き性の評価を4段階で 行なった。

#### <耐傷付き性の4段階評価>

A:表面に傷が全く付かないもの

B:表面にわずかに傷が付くもの

C:傷が付くもの

D:傷が著しく激しいもの

(4) 圧縮永久歪み試験

JIS K6250に従い、作製した架橋シートを積層し、JIS K626 2に準拠して圧縮永久歪み試験を行なった。この試験条件は150℃×22時間 である。

[0136]

これらの結果を表2に示す。

[0137]

【実施例2】

実施例1において、ウルトラジル360(商品名)70重量部およびマイクロパールF-30VSD(商品名)7重量部の代わりに、カーボンブラック[旭カーボン(株)製、商品名 旭#50HG]80重量部、OBSH系発泡剤[永和化成工業(株)製、商品名 ネオセルボンN1000SW]2.5重量部、尿素系発泡助剤[永和化成工業(株)製、商品名 セルペースト101P]1.0重量部を用い、ダイアナプロセスPW-90(商品名)の配合量を70重量部に変更した以外は、実施例1と同様に行なった。なお、バンバリーミキサーから排出した際の混練物の温度は136℃であった。

[0138]

結果を表2に示す。

[0139]

【比較例1】

実施例1において、実施例1で用いたエチレン・プロピレン・5-ビニル-2- ノルボルネンランダム共重合体ゴム(A-1)の代わりに、表1に示すエチレン・プロピレン・5-エチリデン-2- ノルボルネン共重合ゴム(A-2)を用いた以外は、実施例1と同様に行なった。なお、バンバリーミキサーから排出した際の混練物の温度は131℃であった。

[0140]

100

結果を表2に示す。

## [0141]

## 【比較例2】

実施例1において、実施例1で用いたエチレン・プロピレン・5-ビニル-2- ノルボルネンランダム共重合体ゴム(A-1)の代わりに、表1に示すエチレン・プロピレン・ジシクロペンタジエンランダム共重合ゴム(A-3)を用いた以外は、実施例1と同様に行なった。なお、バンバリーミキサーから排出した際の混練物の温度は134℃であった。

[0142]

結果を表2に示す。

[0143]

#### 【比較例3】

比較例1において、マイクロパールF-30VSD(商品名;プラスチック微小中空体)7重量部、 $C_6H_5$ -Si(OSi(CH<sub>3</sub>)2H)3で示されるSiH基含有化合物4重量部、エチニルシクロヘキサノール0.4重量部、および塩化白金酸濃度2重量%のイソプロピルアルコール溶液0.4重量部の代わりに、オキシビスベンゼンスルホニルヒドラジッド[永和化成工業(株)製、商品名 ネオセルボンN1000SW]2.5重量部、尿素系発泡助剤[永和化成工業(株)製、商品名 セルペースト101P]1.0重量部、硫黄1.5重量部、2-メルカトベンゾチアゾール[三新化学工業(株)製、商品名 サンセラーM]1.0重量部、ジベンゾチアジルジスルフィド[三新化学工業(株)製、商品名 サンセラーDM]1.0重量部、ジブチルジチオカルバミン酸亜鉛[三新化学工業(株)製、商品名 サンセラーDM]1.0重量部、ジブチルジチオカルバミン酸亜鉛[三新化学工業(株)製、商品名 サンセラーBZ]1.0重量部、ジエチルジチオカルバミン酸テルル[三新化学工業(株)製、商品名 サンセラーTE]0.3重量部の用いた以外は、比較例1と同様に行なった。

[0144]

結果を表2に示す。

[0145]

【比較例4】

比較例3において、エチレン・プロピレン・5-エチリデン-2- ノルボルネンランダム共重合体ゴム(A-2)の代わりに、表1に示すエチレン・プロピレン・5-ビニル-2- ノルボルネンランダム共重合体ゴム(A-1)を用いた以外は、比較例3と同様に行なった。なお、バンバリーミキサーから排出した際の混練物の温度は129℃であった。

[0146]

結果を表2に示す。

[0147]

【表2】

		4	100	AWA.						1, 5	1.0	1.0	1, 0	0, 3		Ĭ		02		80		2.5	1.0		6.07	0.00	876	C
	較例	3		VVI	100					1, 5	1, 0	1.0	1, 0	0, 3	S	Ĭ		02		80		2.5	1.0	÷		0.0	× 7%	В
5	比車	2				100	4, 0	0, 4	0.4						5	1		0,2		80	7						お痛みず	D
		1		100	700		4.0	0.4	0.4						5	Ţ		20		80	7						生物はよ	D
表 2	有例	2	001	ΛΛΙ			4, 0	0.4	0.4						2	1	1		80	70		2, 5	1, 0			0. 99		Ą
	実 施	1	100	ANY			4, 0	0.4	0.4						9	1	1	02		80	2			-	ا. د د	0.54	7.7	Å
			[重量部]					I P A 溶液	1/-/								—)/·	3 6 0)	旭#50HG)		F-30VSD)	N1000SW)	L101P)	1777	TT.		68	
			(			(A (A – 3)	H基含有化合物	白金酸2重量%の	エチニルシクロヘキサ		М-	-DM	-B Z	TE		ン酸	ングリコー	ルトラジル3	/ラック (旭:	PW-90	発泡剤 (マイクロパール F-30VSD)	オセルボン N	(セルベース	1000	(at 160C)		1000000000000000000000000000000000000	3
			組成物 中華人子工	大田口やコム(ATサーム)(人	大里口作一	共重合体ゴム	SIH基含	塩化白金酸	エチニルシ	イオウ	サンセラーM	サンセラーDM	サンセット	サンセラー	亜鉛華		ポリエチレ	シリカ(ウ	カーボンフ	軟化剤(P)	発泡剤(マ	発泡剤 (ネオセルボン	発泡助剤(	<u>~</u>	ⅎ	江田	吸水圏のこれ	1

【書類名】

要約書

【要約】

【解決手段】本発明の架橋可能なウェザーストリップスポンジ用ゴム組成物は、熱風で架橋が可能であり、該ゴム組成物をシート状に成形した後熱風架橋して得られる架橋ゴムシートが、HBの鉛筆による鉛筆硬度試験で表面に傷が全く付かず、150℃で22時間熱処理後の圧縮永久歪みが70%以下であり、比重が0.1~0.8の範囲にあり、吸水率が50%以下である。該組成物は、特定のエチレン・α-オレフィン・非共役ポリエンランダム共重合体ゴム、SiH基を1分子中に2個以上有するSiH基含有化合物および必要に応じ触媒、反応抑制剤、発泡剤等を含有してなる。本発明のウェザーストリップスポンジは、上記組成物からなる。

【効果】上記組成物は、架橋速度が速く生産性に優れ、HAV、UHF等の熱空 気架橋が可能で、しかも耐圧縮永久歪み性、強度特性、架橋速度等の特性に優れる ウェザーストリップスポンジ用架橋ゴム成形体を提供することができる。

【選択図】なし

## 出願人履歴情報

識別番号

[000005887]

1. 変更年月日

1997年10月 1日

[変更理由]

名称変更

住 所

東京都千代田区霞が関三丁目2番5号

1

氏 名

三井化学株式会社



## 出願人履歴情報

識別番号

[000002060]

1. 変更年月日

1990年 8月22日

[変更理由]

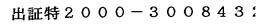
新規登録

住 所

東京都千代田区大手町二丁目6番1号

氏 名

信越化学工業株式会社



# THIS PAGE BLANK (USPTO)